

第 70 回宇宙用部品連絡会アジェンダ

日時： 2024 年 11 月 29 日（金） 13：00～16：25 （受付 12：30～）

場所： 福井県織協ビル 10 階 ホール A
Microsoft Teams ハイブリッドでの開催

（敬称略）

1. 開会の挨拶 (13：00－13：05 5分)
2. JAXA プロジェクトからの情報 (13：05－13：35 30分)
 - 2.1 ALOS-4「だいち4号」の開発から打上げ／先進レーダ衛星プロジェクト
3. 部品ユーザからの情報 (13：35－14：05 30分)
 - 3.1 部品ユーザからの情報／NEC スペーステクノロジー(株)
4. 部品メーカーからの情報／候補 (14：05－14：45 40分)
 - 4.1 初期認定取得のご報告／入一通信工業(株)
 - 4.2 再認定申請における状況報告（材料の一部更新について）／(株)立山科学デバイステクノロジー
 - 4.3 2040/M105-1005X7SB104KR のデンドライト発生対策に係る報告／(株)福井村田製作所
 - 4.4 認定取得品種について／(株)メイコー
- ◆休憩◆ (14：45－15：00 15分)
5. JAXA からの情報 (15：00－15：20 20分)
 - 5.1 MEWS37 開催報告／第一研究ユニット
 - 5.2 第 37 回 JAXA 認定部品主任検査員研修の開催報告
 - 5.3 DLR 主催 EEE 部品会議について
6. 認定審査代行機関からの情報 (15：20－15：30 10分)
 - 6.1 認定審査代行機関からの情報／HIREC(株)
7. 海外情報 (15：30－16：15 45分)
 - 7.1 CE-12/CE-11 及び NEPAG 参加報告
 - 7.2 SPCD 参加報告
 - 7.3 SCSB 参加報告
8. その他 (16：15－16：20 5分)
 - 8.1 今年度のイベント紹介
9. 閉会の挨拶 (16：20－16：25 5分)

意見交換会：17：00～19：00

※資料配布

配布①：QPL/QML 部品認定計画

配布②：QTS/ADS の制改定状況